三菱化成(株)総合研究所に於ける計算機科学の展開

三菱化成(株)総合研究所 影山博徳

1. 序

三菱化成(株)は1969年以来、研究開発促進のため、総研内にコンピューターを設置し、

- (1) 研究開発の効率化ーーーーー般技術、事務計算
- (2) 高度解析、設計への応用ーーーー高度技術計算
- (3) データ、情報の集積ーデータ・ベース構築、利用の目的で活用してきた。 1986 年高度解析、設計への活用を強化するため、富士通製スーパー・コンピューターVP-50 を導入し引き続き使用している。

現在の総研に於けるネット・ワークを図ー1に示すが、 VP-50を導入した当初に比べ、月間の計算機使用率 が上限に来たため、イーサネットを所内にはりめぐらし EWS (Engineering Work Station)を分散配置すると共に イーサネット幹線及び、EWSの下にパソコン端末を 約100台接続し、叉VP-50に直接、端末を約90 台接続して開放型分散システムを構築市、上記目的の推 進を計っている。

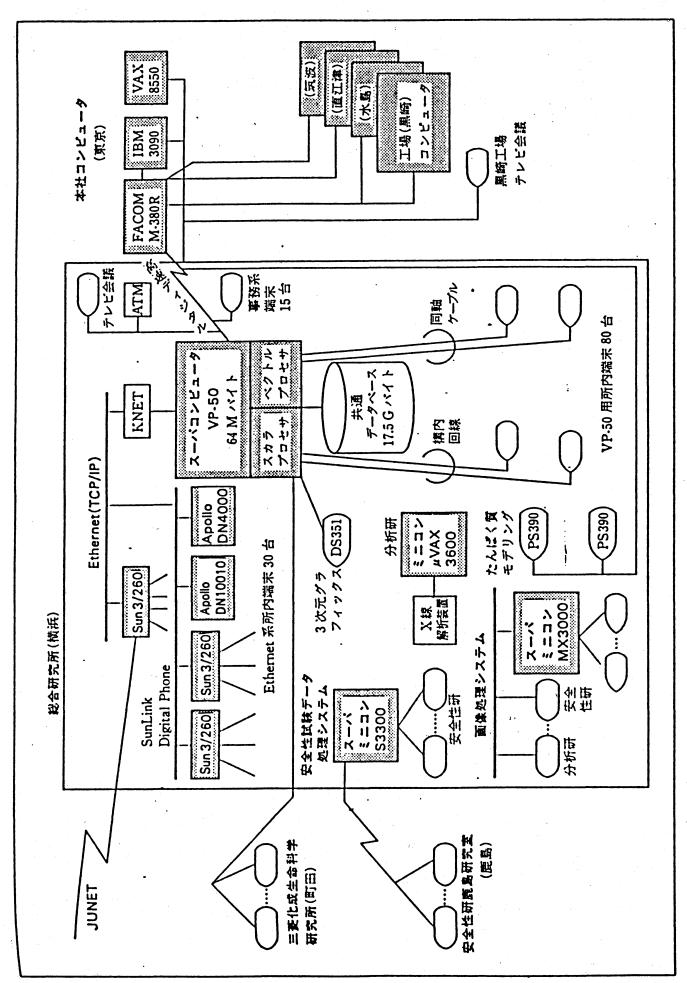


図1 三菱化成総合研究所コンピュータ・ネットワーク

今回は、総研内に於ける計算機の高度利用(高度解析、 設計への応用)の例について紹介する。

計算機による高度解析、応用を大別すると、次ページの ごとくなる。

この中、分子設計、材料設計を支援するため、分子軌道 法計算(MO)、分子動力学計算(MD)、分子力場計 算(MM)を行なっている。

叉、生産支援、商品設計を支援するため、所謂CAE (Computer Aided Engineering)として、構造解析、一般流体解析、高分子加工シミュレーション、電気・電磁場解析、熱伝導解析を行なっている。

その他、プラント・プロセス設計の為、プロセス・シミュレーターを用いている。

以下、個別に事例を紹介する。

2. 分子科学計算

分子科学計算の検討対象としては下記のテーマがある。

- (1) 触媒反応、ラヂカル反応の解明
- (2) 色素分子の吸収波長の予測
- (3) 医農薬の構造活性相関

(分子構造と薬効との相関性を統計的に解析する事)

今回は、総研内に於ける計算機の高度利用(高度解析、 設計への応用)の例について紹介する。

計算機による高度解析、応用を大別すると、次ページの ごとくなる。

この中、分子設計、材料設計を支援するため、分子軌道 法計算(MO)、分子動力学計算(MD)、分子力場計 算(MM)を行なっている。

叉、生産支援、商品設計を支援するため、所謂CAE(Computer Aided Engineering)として、構造解析、一般流体解析、高分子加工シミュレーション、電気・電磁場解析、熱伝導解析を行なっている。

その他、プラント・プロセス設計の為、プロセス・シミュレーターを用いている。

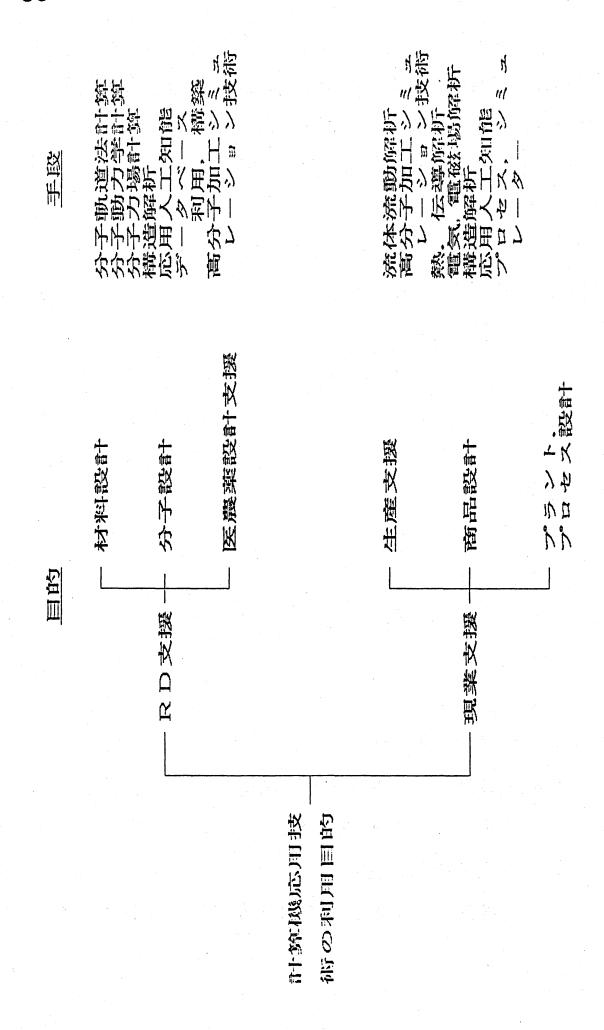
以下、個別に事例を紹介する。

2. 分子科学計算

分子科学計算の検討対象としては下記のテーマがある。

- (1) 触媒反応、ラヂカル反応の解明
- (2) 色素分子の吸収波長の予測
- (3) 医農薬の構造活性相関

(分子構造と薬効との相関性を統計的に解析する事)



- (4) 酵素と薬物とのドッキング・スタディ
- (5) 高分子の運動性の評価
- (6) 多成分高分子の形状分布

これらのテーマを検討する手段としては、(1)から

(3)については、対象とする分 子が小さい時、非経験的分子軌道法計算を用い(ソフト名:分子の構造解析には、GAUS82,HONDO7,吸収波長の予測には、JMOL3-MICA3)、分子が大きい時は、半経験的分子軌道計算(ソフト名:分子の構造解析には、MOPAC,吸収波長の予測には、INDO/S-CI)を用いている。 (4)ー(6)のテーマについては、分子力場計算(ソフト名:MM2)、分子動力学計算(ソフトは自作)を用いている。

3. CAE

3-1 流体解析

現在、数多くの汎用流体解析ソフトが市販され、入出力も簡易化されて、計算機になじみの無い、或いは、流体解析の基礎理論を知らない人にも、簡便に解析することが可能になってきている。 当社では、約10年前から、本格的に流体解析に取り組み、自作ソフトにより、検討を行なってきたが、、1982年英国のCHAM社より燃焼炉解析プログラムCORA3をソース・コードつきで

導入し、その後、1987年スーパー・コンピューターの導入を前提に、数値流体力学の新手法を取り入れたNAGAREのベクトル版ソース.コードを計算流体力学研究所より導入した。このNAGAREは、非定常の3次元流体解析が可能で乱流の3次元的非定常性の解析には極めて有力であるが、計算時間がかかる事、および入出力が簡便では無いこと、検討テーマが増加してきたこと等の理由で、市販の汎用流体解析ソフトを、試験的に借用し、利用価値が高いと判断したものについては、借用から、購入へと切り替えてきている。(次ページ参照)各ソフトは、計算結果と実測データを比較検証し、合理的な範囲内で一致することを確かめた上で、形状、境界条件等を変更して、ケース・スタディを行ない、設計・運転等の指針に用いている。

具体的なテーマとして、目的別に分類すると、

(1) 既存装置の改善・改良

直接、叉は、間接的にとらえられた装置内部の現象を解析により再現、叉は、推定し、問題点を抽出し、 改善策を具体化する。

(例)

攪拌槽内の液液混合ー収率向上

汎用流体解析ソフト

		ンース	
ソフト名	ホスト計算機	コード の有無	特徵
NAGARE	V P - 5 0	有	直接シミュレーション 非定常解析,BFC, 燃焼反応組み込み
CORA3	V P - 5 0	有	kーε乱流モデルのみ 入出力を簡易化 攪拌槽の取扱が可能
SPRINT	V P - 5 0	有	k – e, ASM, RSM 各乱流モデルの選択が可能
FLUENT	VAX8550	無	k-ε, ASMが取扱い可 入出力が簡便, 攪拌槽の取り 扱い可能(?), 機能が狭い
PHOENICS	VAX8550	無	kーε, ASMが取扱い可機能が幅広い, 入出力がやや煩雑, 攪拌槽の取扱が可能
FIDAP	VAX8550	挑	F E M の 流体 ソフト k - ε 乱 流 モ デ ル の み 形 状 任 意 性 が あ る
自作ソフト多数	V P - 5 0	有	kーものみ 上記ソフトの購入以前に作成

熱交換器内の流速分布ー固形物の付着防止 触媒充填反応器入り口の温度分布ー劣化防止

(2) スケール. アップ

ベンチ・プラントのデータと解析結果とを整合し、 スケール・アップした時の装置を最適化する。 (例)

懸濁重合槽内の剪断応力分布ー粒径の均一化 反応炉内の温度、流速分布ー品質の安定化

(3)装置の設計

新しく装置を設計する際、設計のポイントが定量的 叉は、定性的に把握されている場合、その条件を満 足する装置・構造を解析で求める。

(例)

ガス分散装置の流速分布一均一分散 反応ガスの混合度分布一短時間での均一混合

(4)装置挙動・品質の予測

装置の運転条件を変更するため、事前に解析を行ない、装置の挙動、製品の品質等を予測する。

(例)

ボイラー内の温度・流速分布-NOx,SOxの減少 流体解析を実施する際に、注意すべき事として、

- (1) 現実の複雑な形状、複雑な境界条件、反応を、実際上、計算するため、形状、境界条件、反応速度式等を単純化する必要がある。この単純化のため、および計算精度の問題から、計算結果と実測値が一対一で対比する事が出来ない場合が多い。この事から、計算結果を必ずしも定量的に評価せず、定性的に、方向付け程度に使用する事が多い。
- (2) ソース・コードが開示されていないソフトでは、 内部でいかなる計算がされているのか不明で、計 算結果と実測値が異なった時の対処方法が、解か らない場合がほとんどである。叉ソフト自体に用 意されているモデル以外のモデルを組み込もうと しても、ユーザー・サブルーチンを広く許容して いるソフトは無く解析対象が制限される。

この事から、当社では、出来るかぎりソース・コードを入手することが出来るソフトを選んで、購入し、解析技術者のレベル向上を計り、ソース・コードの変更、モデルの組み込みにより解析対象の幅を拡張している。

実際に当社では、CORA3に攪拌槽モデルを組み込み攪拌槽の解析を実施し、叉、NAGAREを反応を

含む熱連成に拡張し、ボイラー内の燃焼反応をふくむ流体解析を実施している。(図-2)

- 一方、汎用流体解析ソフトは解析対象を限定し、
- 一般ユーザーへ開放している。

3-2ポリマー加工シミュレーション

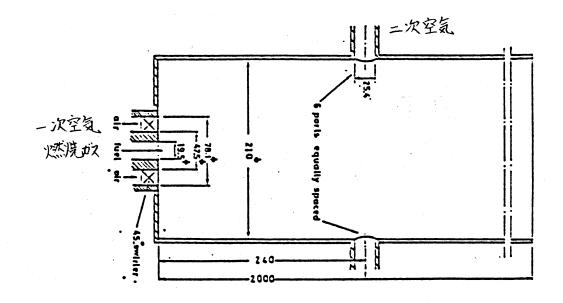
プラスチックスの製造に於て、原料 (モノマー)から、 最終製品 (二次製品)に成るまでの過程を次ページに示 す。当社の様な材料メーカーが成形加工メーカーに、材 料を売る場合、材料と成形加工方法とをセットにして売 り込むことにより、増販・拡販につながる事が多い。 この様な技術サービスの一環として、計算機を用いるポ リマー加工シミュレーションが世界的に発達してきてい る。

成形工程に於て

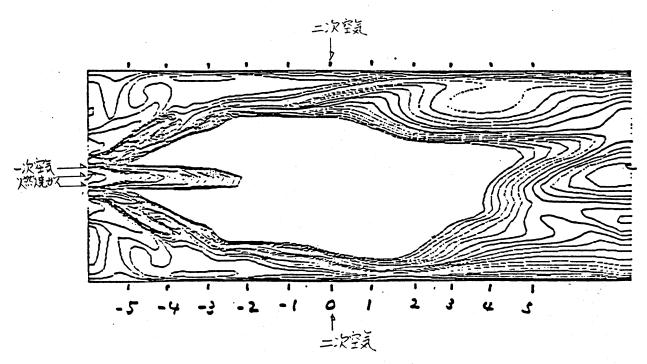
- (1) 材料に補強材(ガラス繊維等)を混練し、チップにする工程(混練工程)
- (2) チップから実際に形を作り出す工程

(成形工程ー射出,押出,移送(RTM)、スタンプ、インフレ、反応(RIM)等の方法)

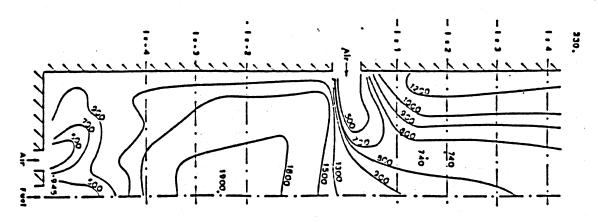
がある。



シミュレーションのディメンション



ダイレクトシミュレーションの結果



k - ε モデルによる結果 ル

二次製品 1 H 塗装、メッキ プラスチックの成形加工における要素技術の位置づけ 切削,研磨 機械加工 表面処理 (*) 熱硬化性樹脂 加 接着 1 次製品 1 ← Polymer Processing 猛 RIM ${\mathbb H}$ Ξ ブロ Щ 斑 製 村 菜 1 ポリマーの一次構造と 材料特性との相関の解明 成形法の探索 (混練) 材料設計 モルフォロジー設計 **%** D P 1 仰 モノマーの選択 重合法の探索 触媒の探索 重 1 ψ 1

ここでは、主として(2)の工程の計算機シミュレーションの当社でのとりくみを紹介する。

(A) 射出成形シミュレーション

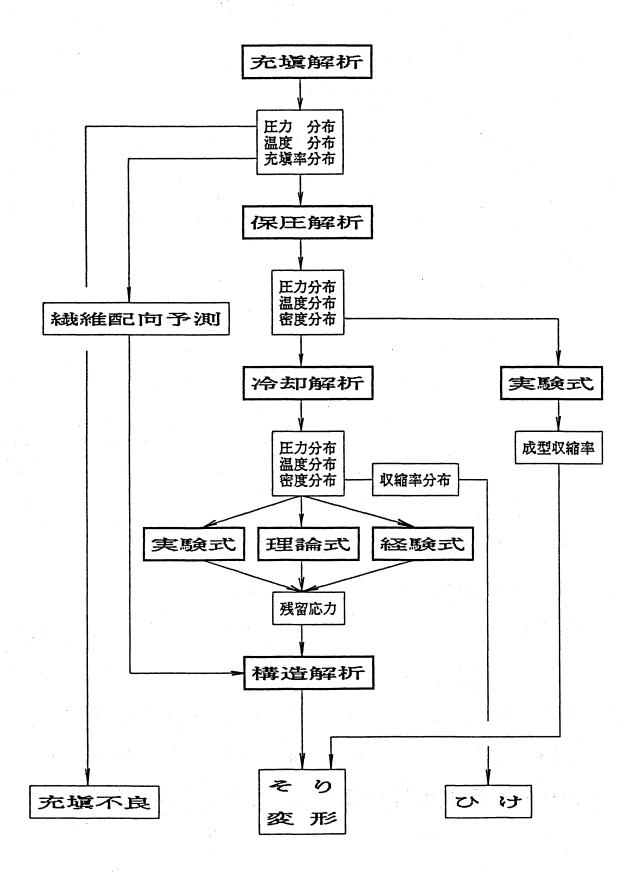
当社では、1985年米国コーネル大のコンソーシアムに加入し、以来充填解析プログラム(FLOW3D)、保圧解析プログラム(PACK3D)を導入、改良し、更に進んで冷却解析プログラム(COOL3D)、を開発し、構造解析と併用しつつ、ポリマーの拡販・増販のための技術サービスを行なっている。一連の解析フローを次ページに示す。

(B) 押出成形シミュレーション

射出成形のような薄肉の金型内の溶融ポリマーの流れでは、溶融ポリマーの本来持っている粘弾性を問題にする必要がない場合が多い。しかし押出成形のダイ内の流体解析では、この粘弾性が重要な因子となる。

粘弾性流体解析が可能なプログラムは世界的にみて、3 ー4ケあるが、この中から、当社では、ソース. コード が開示され、解析機能が充実しており、且つ、解析機能 を拡大・発展させる予定のあるプログラムとして198 8年ベルギ ーのルーバン大よりPolyFlowを導入した。 このプログラムは、有限要素法を用い、一般ニュートン 流体の解析の他、微分型、積分型の粘弾性構成方程式を

射出成型のシミュレーション



用いての流体解析が可能で、且つ、2層流を解析する事が出来る。

当社では、このソフトを用い、入出力の簡易化等の改造をおこなうと共に、EWSおよびVP-50上で、押出ダイ中の流れの均一化、紡糸の設計口金の設計等に役立ている。

4. その他の計算機シミュレーション技術

4-1熱伝導解析

熱伝導解析に於ては、輻射の取り扱いが一番問題となる。この輻射を厳密に取り扱う事が出来るRADFLOWを 三菱総研より導入し、検討に用いている。叉、一般的な 熱伝導解析は市販の汎用有限要素法プログラムに組み込 まれているが、解析機能が広範囲で複雑であることから、 入出力を簡易化した1-3次元・定常・非定常熱伝導解 析プログラムを自作し一般ユーザーへ提供している。

4-2構造解析

数多くの汎用構造解析ソフトが市販されているが、当社では、MARC,ADINAに入出力簡易化ソフトPATRANを組み合わせて、構造解析を一般ユーザーがEWS及び、VP-50上で行なっている。

4-3電気・電磁場解析

高機能化商品の開発推進にともなって、高周波加熱等の電磁場解析が要求される様になってきた。具体的には陽極酸化膜の均一化等のための電流密度解析、CVD (Chemical Vapor Deposition)炉内の電磁場解析等にソフトを自作して対応している。

5. 計算機シミュレーションの問題点

ハード・ウエアー自体は今後急激に発展が見込まれる。 この事により、解析対象が立体的により複雑な解析対象 へと進展させる事ができると考えられる。しかしながら、 実際にあるより複雑な内容を持つ解析対象へと計算機シ ミュレーションを拡げるにはモデル構築等の基礎的な研 究が待たれる。具体的に我々が解析したいと考えている が、現在の実力では不可能な解析対象を以下に羅列する。

(1) 流体解析

現実に流体解析で取り扱う事が出来るのは気体或いは、液体のみの単相流及び、気ー液が同一運動する2 相流までである。

しかしながら、当社は総合化学会社であるため

- (a) 複雑な反応を含む熱連成系
- (b) 旋回乱流等の乱流の厳密な取り扱い

- (c) 固体粒子、液滴、気泡などを多量に含む混相流 を解析対象として要求される事が多い。
- (2)熱・電気・電磁場解析 高周波加熱等の電磁場で、熱輻射、熱伝導、熱対流 を同時あるいは、簡便に連結させて計算することがで きるソフトの出現が待たれる。
- (3) ポリマー解析シミュレーション
 - ・2軸混練シミュレーション
 - · 3 次元粘弹性流体解析
 - ・3次元ブロー成形シミュレーション
 - ・反応を取り入れた成形加工(RIM,RTM)シミュレー ション